

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2025年12月8日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 ()
参与单位名称	淡马锡控股(新加坡)、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、凯石投资新加坡、中国邮政、中信证券(香港)、凯思博投资管理(香港)、景顺、上海崇阳投资、Hel Ved Capital Management、鼎辉投资(香港)、瑞银资管(瑞士)、彬元资本、Red Gate Asset Management、上海世诚投资管理、Triata Capital, Hong Kong、港景投资(新加坡)、APS Asset Management、UBS
活动时间	2025年12月4日
活动地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系 活动主要内容介绍	1、公司在车规类产品方面有哪些布局？ 答：车规级存储产品上，公司SLC NAND、NOR以及MCP等产品陆续有更多料号通过AEC-Q100的验证，将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。公司积极进行车规客户的导入和验证，持续新增完成国内多家整车厂的白名单导入，完成多家境内外一级汽车供应商(Tier1)的供应商资质导入，并已向包括境外知名的一级汽车供应商(Tier1)等进行车规产品的销售。 2、目前四季度存储器市场的需求情况如何？

	<p>答：目前我们看到网通板块和安防监控这两块的需求都比较不错，特别是网通领域我们能看到需求增长的可持续性；物联网和车联网需求较为稳定；消费电子板块存在明显的淡旺季，四季度为新项目的导入期。</p> <p>3、随着各个终端对存储容量需求的逐步增长，公司看到哪些新的趋势？</p> <p>答：我们发现目前在智能穿戴设备等特定领域，SLC NAND Flash凭借擦写速度与存储密度优势，已形成对 NOR Flash 在代码存储应用中的替代效应。这一技术迭代不仅重塑了存储器市场格局，也为智能终端设备的性能提升提供了新的技术路径选择。此外随着存储容量需求的逐步升级，各个终端领域对存储的需求都在往更大容量的方向发展。</p> <p>4、近期针对砾算与某国内领先云计算服务商签署了《战略合作框架协议》公司如何解读？</p> <p>答：上海砾算近日与某国内领先云计算服务商签署了《战略合作框架协议》，双方就未来在国产云桌面系统开发、国产 AIPC、云渲染、数字孪生解决方案等领域的合作达成指导性的框架协议，具体项目未来再另行签订具体的业务协议。上海砾算与该企业仅签署了上述框架协议，尚未签署订单，目前尚未产生收入。目前的客户送样与测试、产品生产、软件配套与优化、销售拓展等相关工作仍正常开展中。</p>
日期	2025年12月8日